05;09

Коммутационное качество электрически управляемых СВЧ-компонентов

© В.В. Плескачев, И.Б. Вендик

С.-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" E-mail: mwlab@eltech.ru

В окончательной редакции 26 июня 2003 г.

Сравнение различных компонентов на основе электрически управляемого конденсатора может быть выполнено с использованием интегрального критерия — коммутационного качества, который определяется эффективностью перестройки емкости и величиной потерь в управляющем устройстве. Независимость коммутационного качества от физической природы управляемых компонентов позволила выполнить сравнительный анализ эффективности электрически перестраиваемых емкостных компонентов, используемых в СВЧ-диапазоне: p-i-n-диода, микроэлектромеханических ключей, варикапа на управляемой емкости p-n-перехода и сегнетоэлектрического конденсатора.

1. Введение. При разработке перестраиваемых СВЧ-устройств, таких как перестраиваемые фильтры, фазовращатели и других, возникает проблема выбора электрически управляемых компонентов, являющихся оптимальными для создания конкретного устройства с точки зрения получения требуемых характеристик этого устройства. Рассмотрим класс управляемых компонентов диапазона СВЧ, которые могут быть представлены эквивалентной электрически управляемой емкостью. Существует два основных метода управления величиной емкости таких компонентов — переключение и плавная перестройка. Переключаемые компоненты характеризуются двумя состояниями, соответствующими двум величинами емкости, в то время как емкость перестраиваемых компонентов изменяется плавно в некотором диапазоне. К переключаемым устройствам относятся полупроводниковые p-i-n-диоды и микроэлектромеханические (МЭМ) конденсаторы, а полупроводниковые диоды с управляемым *p*-*n*-переходом (варикапы) и сегнетоэлектрические конденсаторы — к перестраиваемым устройствам.

15



Рис. 1. Эквивалентная схема управляемого емкостного компонента в двух состояниях.

Полупроводниковый *p*-*i*-*n*-диод в случае подачи прямого напряжения смещения представляет собой структуру с малым сопротивлением (короткое замыкание) за счет инжекции носителей заряда из сильно легированных р- и п-областей в центральную высокоомную область базы. При обратном смещающем напряжении *p*-*i*-*n*-диод является конденсатором, диэлектриком которого служит область базы [1]. МЭМ-конденсаторы — миниатюрные механические системы, состоящие из электродов, разделенных воздушным промежутком. Расстояние между электродами таких конденсаторов изменяется под действием кулоновских сил притяжения, возникающих из-за наличия на электродах зарядов противоположных знаков, наведенных приложенным управляющим напряжением [2]. В полупроводниковом варикапе, находящемся под управляющим напряжением обратного смещения, барьерная емкость *p*-*n*-перехода изменяется под действием этого напряжения вследствие изменения ширины обедненной области [3]. Емкость перестраиваемого сегнетоэлектрического конденсатора зависит от управляющего напряжения вследствие того, что диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрических материалов зависит от величины приложенного к ним электрического поля [4].

Для сравнения вышеперечисленных емкостных управляемых компонентов целесообразно использовать универсальный параметр коммутационное качество, который зависит от емкости и потерь в двух состояниях, соответствующих двум крайним значениям емкости диапазона перестройки или переключения [5].

2. Коммутационное качество электрически управляемых конденсаторов. Эквивалентная схема управляемого емкостного компонента представлена на рис. 1. Коммутационное качество определяется следующим выражением [5]:

$$K = \frac{(X_1 - X_2)^2}{R_1 R_2},\tag{1}$$

где $Z_1 = R_1 + jX_1$ и $Z_2 = R_2 + jX_2$ — величины полных сопротивлений компонента в двух состояниях, соответствующих разным напряжениям смещения. Определим коммутационное качество для различных компонентов.

А. $p-i-n-\partial uod$. Для описания эквивалентной схемы p-i-n-диода используются три параметра: сопротивление r_+ для диода под прямым смещением, сопротивление r_- и емкость C, включенные последовательно, для диода под обратным смещением. Используя выражение (1), получим

$$K = \frac{1}{(\omega C)^2 r_+ r_-}.$$
 (2)

Для характерных параметров p-i-n-диода [1] C = 0.3 pF, $r_+ = r_- = 0.7 \Omega$ на частоте 10 GHz получим $K = 5.7 \cdot 10^3$.

Б. МЭМ-конденсатор. МЭМ-конденсатор имеет подвижный электрод, отделенный от неподвижного электрода воздушным промежутком. На неподвижный электрод наносится тонкий диэлектрический слой с диэлектрической проницаемостью ε_r . При подаче смещения подвижный электрод притягивается к неподвижному, при этом два электрода с тонким диэлектрическим слоем между ними образуют конденсатор с емкостью C_1 . Реактивное сопротивление такого конденсатора $X_1 = \frac{1}{\omega C_1}$, а сопротивление $R_1 = R + \frac{\tan \delta}{\omega C_1}$ равно сумме сопротивления обкладок R и сопротивления потерь в тонком диэлектрическом слое, где tan δ тангенс угла диэлектрических потерь тонкого диэлектрического слоя на неподвижном электроде. При нулевом смещении подвижный электрод возвращается в исходное состояние и промежуток между электродами состоит из двух слоев: воздушного зазора и тонкого диэлектрического слоя на неподвижном электроде. Емкость такого конденсатора C_2 , причем $C_2 < C_1$ и $X_2 = \frac{1}{\omega C_2}$, а активное сопротивление определяется только вкладом электродов конденсатора и равно $R_2 = R$.

Коммутационное качество МЭМ-конденсатора равно

$$K = \frac{\left(\frac{1}{\omega C_1} - \frac{1}{\omega C_2}\right)^2}{R_1 R_2}.$$
 (3)

Типичные параметры эквивалентной схемы МЭМ-конденсатора [2] $C_1 = 3.4 \,\mathrm{pF}, \ C_2 = 0.04 \,\mathrm{pF}, \ R = 0.2 \,\Omega, \ \tan \delta = 0.001 \,\mathrm{u}$ коммутационное качество на частоте 10 GHz $K = 3.8 \cdot 10^6$.

В. Сегнетоэлектрический конденсатор. Эквивалентная схема сегнетоэлектрического конденсатора описывается четырьмя параметрами: сопротивлением r_1 и емкостью C_1 в состоянии при нулевом смещающем напряжении, сопротивлением r_2 и емкостью C_2 в состоянии при некотором смещающем напряжении. В соответствии с (1) получаем

$$K = \frac{\left(\frac{C_1}{C_2} - 1\right)^2}{(\omega C_2)^2 r_1 r_2}.$$
 (4)

Обычно (4) используют в виде [5]:

$$K = \frac{(n-1)^2}{n \cdot \tan \delta_1 \cdot \tan \delta_2},\tag{5}$$

где $n = C_1/C_2$ — управляемость конденсатора, tan δ_1 и tan δ_2 — тангенсы угла диэлектрических потерь конденсатора в обоих состояниях.

На практике коммутационное качество сегнетоэлектрического конденсатора равно коммутационному качеству сегнетоэлектрической пленки, из которой этот конденсатор изготовлен, и не зависит от геометрических размеров конденсатора.

Для сегнетоэлектрической пленки хорошего качества характерны следующие параметры [6]: n = 2, $\tan \delta_1 = 0.015$, $\tan \delta_2 = 0.007$. Тангенс угла диэлектрических потерь сегнетоэлектрических пленок не имеет ярко выраженной зависимости от частоты в диапазоне 10-30 GHz [7]. Коммутационное качество хороших образцов сегнетоэлектрических конденсаторов $K = 5 \cdot 10^3$ на частоте 10 GHz.

Г. Полупроводниковый диод с управляемой емкостью p-n-перехода (варикап). Для описания эквивалентной схемы варикапа используются четыре параметра: емкость C_1 при нулевом напряжении на переходе, емкость C_2 при некотором обратном напряжении смещения, последовательное сопротивление контактов r и параллельное R в обоих



19



Рис. 2. Частотная зависимость коммутационного качества управляемых емкостных компонентов: *1* — МЕМ-конденсатор, *2* — *p*-*i*-*n*-диод, *3* — варикап, *4* — СЭ-конденсатор.

состояниях, учитывающее потери в *p*-*n*-переходе. Параметры эквивалентной схемы управляемого емкостного элемента (рис. 1) связаны с параметрами эквивалентной схемы варикапа следующим образом:

$$R_1 = r + \frac{1}{(\omega C_1)^2 R}, \qquad R_2 = r + \frac{1}{(\omega C_2)^2 R}.$$
 (6)

R зависит от величины управляющего напряжения. Характерные параметры эквивалентной схемы варикапа [5]: $C_1 = 0.5$ pF, $C_2 = 0.17$ pF, $R = 1 \text{ M}\Omega$, $r = 0.8 \Omega$. Для упрощения расчетов взято среднее значение *R*, так как изменение этого сопротивления при изменении величины управляющего напряжения невелико; в рассматриваемом частотном диапазоне данное сопротивление относительно мало влияет на величину коммутационного качества. Коммутационное качество варикапа на частоте 10 GHz $K = 3 \cdot 10^3$.

	p-i-n-диод	МЭМ-конденсатор	СЭ-конденсатор	Варикап
Управляемость $n = C_1/C_2$	-	100	1.5-2	2-4
Коммутационное качество	Среднее	Высокое	Среднее	Среднее
Время переключения, s	10 ⁻⁶	10^{-5}	10^{-10}	10^{-6}
Потребляемая мощность	Высокая	Малая	Малая	Малая
Стоимость	Высокая	Средняя	Малая	Высокая
Технологичность*	Средняя	Высокая	Высокая	Средняя
Надежность	Средняя	Малая	Высокая	Средняя

Характеристики управляемых компонентов

* Технологичность CBЧ-устройства в планарном исполнении, содержащего управляемый конденсатор.

3. Сравнение коммутационного качества управляющих емкостных компонентов в диапазоне частот $1-30 \, \text{GHz}$. На рис. 2 представлена расчетная зависимость коммутационного качества рассмотренных элекрически управляемых компонентов от частоты в диапазоне $1-30 \, \text{GHz}$. Для расчета использованы эквивалентные параметры компонентов, приведенные в предыдущем разделе. Для сегнетоэлектрического конденсатора использована частотная зависимость tan δ , приведенная в работе [7].

Сравнение характеристик управляющих компонентов приведено в таблице.

4. Заключение. Рассмотрена частотная зависимость коммутационного качества различных управляющих емкостных компонентов в диапазоне 1–30 GHz. Приведены характеристики этих компонентов.

Работа выполнена в рамках проекта "Разработка физических и технологических основ микроэлектронных приемопередающих устройств СВЧ диапазона на основе сверхпроводящих пленок и слоистых структур": НИР/Министерство науки, промышленности и технологии РФ. № 239 СП/МЛП-10, 2002.

Список литературы

- [1] Хижа Г.С., Вендик И.Б., Серебрякова Е.А. СВЧ фазовращатели и переключатели. М.: Радио и связь, 1984.
- [2] Peroulis D., Pacheco S.P., Sarabandi K., Katehi L.P.B. // IEEE Trans. on Microwave Theory and Tech. Jan. 2003. V. 51. P. 259–270.
- [3] Vendik O.G., Zubko S.P. // Integrated Ferroelectrics. 2001. V. 34. P. 215-226.
- [4] Vendik I.B., Vendik O.G., Kollberg E.L. // Proc. of 29th EuMC. October, 1999.
 V. 3. 29th. P. 187–190.
- [5] Vendik I.B., Vendik O.G., Kollberg E.L. // IEEE Trans. on Microwave Theory and Tech. May 2000. V. 48. P. 802–808.
- [6] Horwitz J.S., Chang W., Carter A.C., Pond J.M., Kirchofer S.W., Chrisey D.B., Levy J., Hubert C. // Integrated Ferroelectrics. 1998. V. 22. N 1–4. P. 278–289.
- [7] Vendik O.G., Zubko S.P., Nikol'ski M.A. // Journal of Applied Physics. 2003 (in print).